ey Docket No.: 03611/LH

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant

: Ikuo SOMEYA et al

Serial Number : 10/681,088

Filed

: 7 Oct 2003

Art Unit

: 2652

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as First Class mail in an envelope addressed to:
Commissioner for Patents, P.O. Box 1450,

Alexandria VA 22313-1450 on the date noted below.

February 26, 2004

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT(S)

Commissioner of Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

Enclosed are Certified Copy(ies); priority is claimed under 35 USC 119:

Country

Application No.

Filing Date

JAPAN

2002-296306

October 9, 2002

Respectfully submitted,

Frishauf, Holtz, Goodman & Chick, P.C.

767 Third Avenue - 25th Fl.

New York, N.Y. 10017-2023 TEL: (212)319-4900

FAX: (212)319-5101

LH/pob

Leonard Høltz Reg. No. 22, 974

5/n 10/681,088 日本国特許庁 Autunit 2652 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年10月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-296306

[ST. 10/C]:

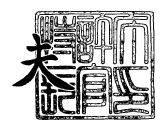
[J P 2 0 0 2 - 2 9 6 3 0 6]

出 願 人
Applicant(s):

日本発条株式会社

2003年10月 7日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 A000204041

【提出日】 平成14年10月 9日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 5/60

G11B 21/21

【発明の名称】 ディスクドライブ用サスペンション

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4056番地 日本発

条株式会社内

【氏名】 染谷 育男

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4056番地 日本発

条株式会社内

【氏名】 高寺 一郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4056番地 日本発

条株式会社内

【氏名】 荒井 肇

【特許出願人】

【識別番号】 000004640

【氏名又は名称】 日本発条株式会社

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理十】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9006551

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

ディスクドライブ用サスペンション

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ロードビームと、

データの書込みと読取りを行うヘッド部と、

該ヘッド部に電気的に接続される配線部と、

を備えたディスクドライブ用サスペンションであって、

前記配線部は、

互いに対をなす第1および第2の書込用導体と、

互いに対をなす第1および第2の読取用導体と、

前記第1および第2の書込用導体と前記第1および第2の読取用導体とを電気 的に絶縁するための絶縁層とを有し、

該配線部の幅方向に沿う断面において、

前記第1の書込用導体から前記第1の読取用導体までの距離と、前記第1の書 込用導体から第2の読取用導体までの距離とが対応し、かつ、

前記第2の書込用導体から前記第1の読取用導体までの距離と、前記第2の書 込用導体から第2の読取用導体までの距離とが対応するよう、

前記各導体のうち少なくとも一部の導体を、前記絶縁層の厚み方向に高さを異ならせて配置したことを特徴とするディスクドライブ用サスペンション。

【請求項2】

前記ロードビームに沿って設けるフレキシャ上に前記絶縁層が形成され、

該絶縁層に沿って、前記第1および第2の書込用導体と、前記第1および第2 の読取用導体が配置されていることを特徴とする請求項1に記載のディスクドラ イブ用サスペンション。

【請求項3】

前記第1および第2の書込用導体が前記絶縁層を挟んで該絶縁層の厚み方向に 対向し、

前記第1および第2の書込用導体を結ぶ線分を中心とする対称位置に、前記第

1 および第2の読取用導体が前記絶縁層の幅方向に配置されていることを特徴と する請求項1に記載のディスクドライブ用サスペンション。

【請求項4】

前記第1の書込用導体と前記第1の読取用導体が前記絶縁層の幅方向に沿う第 1の面に配置され、

前記第2の書込用導体と前記第2の読取用導体が前記絶縁層の幅方向に沿う第 2の面に配置され、

前記第1の書込用導体と前記第2の読取用導体が互いに前記絶縁層の厚み方向 に対向し、

前記第2の書込用導体と前記第1の読取用導体が互いに前記絶縁層の厚み方向に対向していることを特徴とする請求項1に記載のディスクドライブ用サスペンション。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えばパーソナルコンピュータ等の情報処理装置に内蔵されるディスクドライブ用サスペンションに関する。

[0002]

【従来の技術】

回転するディスクにデータを記録したり読取ったりするためのハードディスクドライブ(HDD)は、アクチュエータアームの先端部に設けられたディスクドライブ用サスペンションを有している。このサスペンションの先端部に、スライダを含むヘッド部が設けられている。ディスクが回転すると、前記スライダがディスク表面から僅かに浮上することにより、ディスクとスライダとの間にエアベアリングが形成される。

[0003]

ディスクドライブ用サスペンションは、ロードビーム部と、このロードビーム 部に固定されるフレキシャ(flexure)などからなる。フレキシャの先端に前記 スライダが取付けられている。フレキシャは、要求される仕様に応じて様々な形 態のものがある。その一例として、配線付きフレキシャが開発されている。 (例 えば下記特許文献 1 を参照)

[0004]

【特許文献1】

米国特許第5,796,552号明細書

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

図10に示す従来の配線付きフレキシャの配線部1は、薄いステンレス鋼からなる金属基板2と、金属基板2上に形成されたポリイミドなどからなる絶縁層3と、絶縁層3に沿って形成された一対の書込用導体W1, W2と、一対の読取用導体R1, R2などを含んでいる。書込用導体W1, W2と読取用導体R1, R2の一端は、前記スライダの端子(例えばMR素子の端子)に電気的に接続される。書込用導体W1, W2と読取用導体R1, R2の他端は、書込用および読取用の電気回路(図示せず)に電気的に接続される。

[0006]

書込用導体W1, W2に書込用電流が流れる際に、そのエネルギーの一部が読取用導体R1, R2に誘起されることがある。例えば図10に示すように、書込用導体W1, W2に生じる電界あるいは磁界(電気力線Fで示す)によって、書込用導体W1, W2に近接する読取用導体R1が他方の読取用導体R2よりも大きな影響を受ける。このため一方の読取用導体R1に他方の読取用導体R2よりも大きな誘導起電力が発生し、読取用導体R1, R2間に電位差が生じる。

[0007]

この電位差により、クロストーク(cross talk)の問題が生じる。クロストークの大きさによっては、ヘッド部のMR素子等が劣化したり、場合によっては破壊してしまうことがある。特に近時はディスクの記録密度が高くなることに伴ない、ヘッド部がクロストークに対して脆弱になる傾向がある。このため、クロストークを可能な限り小さくすることが望まれている。

[0008]

書込用導体W1, W2に生じる電界あるいは磁界によって読取用導体R1, R

2が受ける影響の程度の差を小さくするには、書込用導体W1, W2から読取用 導体R1, R2までの距離Sを大きくすればよい。つまり、距離Sを広げること ができるなら、読取用導体R1, R2が書込用導体W1, W2から受ける影響が それぞれ小さくなり、その結果として、読取用導体R1, R2間の電位差も小さ くなる。

[0009]

しかし配線部1は寸法的に制約があり、特に最近では配線部1の幅をより小さくすることが望まれているため、距離Sを大きくとることが難しい。このため、配線部を狭くする必要のあるディスクドライブ用サスペンションでは、クロストーク特性をある程度犠牲にしなければならないことがあった。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

従ってこの発明の目的は、クロストークを低減できるディスクドライブ用サスペンションを提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】

本発明は、配線部を備えたディスクドライブ用サスペンションであって、前記配線部は、互いに対をなす第1および第2の書込用導体と、互いに対をなす第1および第2の読取用導体と、前記第1および第2の書込用導体と前記第1および第2の読取用導体とを電気的に絶縁するための絶縁層とを有し、該配線部の幅方向に沿う断面において、前記第1の書込用導体から前記第1の読取用導体までの距離と、前記第1の書込用導体から第2の読取用導体までの距離とが対応し、かつ、前記第2の書込用導体から前記第1の読取用導体までの距離と、前記第2の書込用導体から第2の読取用導体までの距離と、前記第2の書込用導体から第2の読取用導体までの距離とが対応するよう、前記各導体のうち少なくとも一部の導体を、前記絶縁層の厚み方向に高さを異ならせている。

[0012]

本発明で言う「第1の書込用導体から第1の読取用導体までの距離と、第1の 書込用導体から第2の読取用導体までの距離が対応する」とは、第1の書込用導 体に電流を流したときに生じる電界または磁界が、第1および第2の読取用導体 に同等の強さで及ぶような距離である。言い換えると、第1の書込用導体に電流 が流れたときに第1および第2の読取用導体に生じる電位差を、実用上問題にならない程度に小さくすることのできる距離を意味する。

[0013]

同様に、「第2の書込用導体から第1の読取用導体までの距離と、第2の書込 用導体から第2の読取用導体までの距離が対応する」とは、第2の書込用導体に 電流を流したときに生じる電界または磁界が、第1および第2の読取用導体に同 等の強さで及ぶような距離である。言い換えると、第2の書込用導体に電流が流 れたときに第1および第2の読取用導体に生じる電位圧を、実用上問題にならな い程度に小さくすることのできる距離を意味する。

[0014]

本発明の好ましい形態では、ロードビームに沿って設けるフレキシャ上に前記 絶縁層が形成され、該絶縁層に沿って、前記第1および第2の書込用導体と、前 記第1および第2の読取用導体が配置される。

[0015]

本発明の好ましい形態では、前記第1および第2の書込用導体が前記絶縁層を 挟んで該絶縁層の厚み方向に対向し、前記第1および第2の書込用導体を結ぶ線 分を中心とする対称位置に、前記第1および第2の読取用導体が前記絶縁層の幅 方向に配置される。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

本発明の好ましい形態では、前記第1の書込用導体と前記第1の読取用導体が 前記絶縁層の幅方向に沿う第1の面に配置され、前記第2の書込用導体と前記第 2の読取用導体が前記絶縁層の幅方向に沿う第2の面に配置され、前記第1の書 込用導体と前記第2の読取用導体が互いに前記絶縁層の厚み方向に対向し、前記 第2の書込用導体と前記第1の読取用導体が互いに前記絶縁層の厚み方向に対向 している。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の第1の実施形態について、図1から図4を参照して説明する。 図1に示すディスクドライブ用サスペンション10は、ベースプレート11を含 むベース部12と、ヘッド部13と、ベース部12からヘッド部13の方向に延 びるロードビーム14と、ロードビーム14に沿って設けられたフレキシャ15 などを備えている。ベース部12は、ディスクドライブのアクチュエータアーム (図示せず)に固定される。

[0018]

図2にサスペンション10のフレキシャ15が示されている。このフレキシャ15は、金属基板20を備えている。金属基板20は、ばね性を有する導電材料 (例えばステンレス鋼の圧延材) からなり、その厚さは例えば20μm前後である。

[0019]

図3に示すように、金属基板20上に、ポリイミドなどの電気絶縁材料からなる絶縁層21が形成されている。絶縁層21に沿って、一対の書込用導体W1,W2と、一対の読取用導体R1,R2が設けられている。これらの導体W1,W2,R1,R2は銅などの導電材料からなり、薄い銅板をエッチングすること、あるいは銅層をメッキによって形成することなどにより、所望のパターンに形成されている。

[0020]

この実施形態の絶縁層21は、金属基板20に重なる第1層21aと、第1層21aの上に形成された第2層21bと、第1層21aに形成された凹部22内に形成された中間層21cなどによって構成されている。

[0021]

第1の書込用導体W1は第2層21b上に形成され、ポリイミド等の樹脂からなるカバー層25によって覆われている。読取用導体R1,R2は、いずれも第1層21aの上に形成されている。第2の書込用導体W2は、凹部22の内側に形成されている。

[0022]

金属基板 20 の適宜位置には、導体W 1 , W 2 , R 1 , R 2 のインピーダンス を調整するため、あるいは金属基板 20 の曲げ剛性等を調整するために、開口部 26 が形成されている。各導体W 1 , W 2 , R 1 , R 2 の断面は長方形に限るこ

とはなく、正方形であってもよい。

[0023]

図1と図2に示すように、金属基板20の先端部には、厚み方向に撓むことのできるタング部30が形成されている。タング部30には、ヘッド部13を構成するスライダ31(2点鎖線で示す)が装着される。

[0024]

スライダ31には、例えばMR素子などのように電気信号と磁気信号を変換可能な磁電変換素子が設けられている。データをディスクに記録する際の電気信号が、書込用回路から書込用導体W1,W2を介して、MR素子等の磁電変換素子に伝送される。ディスクからデータを読取る際には、磁電変換素子によって読取られたデータが電気信号に変換され、読取用導体R1,R2を介して、データ処理回路に伝送される。

[0025]

書込用導体W1, W2と読取用導体R1, R2のそれぞれの一端は、ヘッド部13に設けられた端子32, 33に接続されている。書込用導体W1, W2と読取用導体R1, R2のそれぞれの他端は、フレキシャ15のコネクティングパッド35に形成された端子36, 37に接続されている。

[0026]

このフレキシャ15は、書込用導体W1, W2と読取用導体R1, R2が互いに接近した状態で平行に隣り合う配線部50を有している。すなわちこのフレキシャ15は、配線部50を有する配線付きフレキシャである。

[0027]

図3に示すように配線部50の幅方向に沿う断面において、第1の書込用導体W1と、第1および第2の読取用導体R1, R2と、第2の書込用導体W2が、それぞれ絶縁層21の厚み方向に高さを異ならせて、立体的に配置されている。

[0028]

さらに詳しくは、図4に示すように、第1の書込用導体W1から第1の読取用 導体R1までの距離L1と、第1の書込用導体W1から第2の読取用導体R2ま での距離L2が互いにほぼ等しい。また、第2の書込用導体W2から第1の読取 用導体R1までの距離L3と、第2の書込用導体W2から第2の読取用導体R2 までの距離L4が互いにほぼ等しい。

[0029]

そして第1および第2の書込用導体W1, W2が、絶縁層21の第2層21bを挟んで厚み方向に対向している。第1および第2の読取用導体R1, R2は、第1および第2の書込用導体W1, W2を結ぶ線分C1 (図4に示す)を中心として対称位置に形成されるよう、絶縁層21の幅方向に配置されている。

[0030]

次に上記構成の配線部50の作用について説明する。

第1および第2の書込用導体W1,W2が差動でドライブされると、電気力線 F(図4に示す)が、電気的にプラス側にドライブされている一方の書込用導体 W1から、マイナス側にドライブされている他方の書込用導体W2に向かう。このとき電気力線Fの一部が読取用導体R1,R2にかかり、静電誘導の原理に基いて起電力が読取用導体R1,R2に生じる。

[0031]

しかしこの配線部50では、第1および第2の書込用導体W1, W2と、第1 および第2の読取用導体R1, R2が幾何学的に対称に配置されているため、読 取用導体R1, R2に誘起される電位が互いに同等となり、電位差によるクロス トークが発生しない。

[0032]

磁束についても、書込用導体W1, W2が差動でドライブされる際に生じる起電力が、第1および第2の読取用導体R1, R2に誘起される。しかし起電力の大きさが読取用導体R1, R2間で同等となるため、クロストークの発生が抑制される。

[0033]

このように上記実施形態の配線部50によれば、書込用導体W1, W2がドライブされる際に発生する電界あるいは磁界が、第1の読取用導体R1と第2の読取用導体R2とに同等に及ぶ。このため、読取用導体R1, R2には、グランドに対して同一振幅、同位相のコモンモードノイズのみ励起されることになる。こ

のノイズは、読取用導体R1, R2の差動のバランスが崩れない限り、ヘッド部 13に悪影響のあるノーマルモードノイズには変換されない。

[0034]

しかも上記配線部50は、第1の書込用導体W1から読取用導体R1, R2までの距離L1, L2と、第2の書込用導体W2から読取用導体R1, R2までの距離L3, L4が互いにほぼ等しく、かつ、書込用導体W1, W2を結ぶ線分C1と、読取用導体R1, R2を結ぶ線分C2とが、各線分C1, C2のほぼ中点において互いに直交している。このためこの配線部50は、各導体W1, W2, R1, R2の幾何学的バランスがとれ、クロストークを低減する上で一層有効なものとなっている。

[0035]

図5は、本発明の第2の実施形態の配線部50を示している。この配線部50は、インピーダンス調整用の孔が金属基板20に形成されていない点で、第1の実施形態の配線部50と相違するが、それ以外の構成と作用について、第1の実施形態の配線部50と同様である。

[0036]

図6は、本発明の第3の実施形態の配線部50を示している。この配線部50は、第1および第2の読取用導体R1, R2と第2の書込用導体W2が絶縁層21の第1層21a上に形成され、第1の書込用導体W1が第2層21b上に形成されている。それ以外の構成と作用について、この第3の実施形態の配線部50は、第1の実施形態の配線部50と同様である。

[0037]

なお、第1の実施形態で述べたカバー層25は、第3の実施形態(図6)では 図面上省略されているが、第3の実施形態にもカバー層25が設けられていても よい。以下に説明する各実施形態においても同様である。

[0038]

図7は、本発明の第4の実施形態の配線部50を示している。この配線部50 は、第2の書込用導体W2が絶縁層21の第1層21aに設けられ、第1の書込 用導体W1が第2層21bに設けられている。そして第1および第2の読取用導 体R1, R2がそれぞれ第2層21b上に形成されている。それ以外の構成と作用について、この第4の実施形態の配線部50は、第1の実施形態の配線部50 と同様である。

[0039]

図8は、本発明の第5の実施形態の配線部50を示している。この配線部50 は金属基板を設けず、絶縁層21の一方の面に第1の書込用導体W1と第1およ び第2の読取用導体R1,R2が形成され、絶縁層21の他方の面に第2の書込 用導体W2が形成されている。それ以外の構成と作用について、この第5の実施 形態の配線部50は、第1の実施形態の配線部50と同様である。

[0040]

図9は、本発明の第6の実施形態の配線部50~を示している。この配線部50~は、第1の書込用導体W1と第1の読取用導体R1が、絶縁層21の第2層21bの幅方向に沿う第1の面61に配置されている。第2の書込用導体W2と第2の読取用導体R2が、第1層21aの幅方向に沿う第2の面62に配置されている。そして第1の書込用導体W1と第2の読取用導体R2が絶縁層21の厚み方向に対向し、第2の書込用導体W2と第1の読取用導体R1が絶縁層21の厚み方向に対向している。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

このように構成された配線部50 ~ も、第1の書込用導体W1から第1の読取用導体R1までの距離L1と、第1の書込用導体W1から第2の読取用導体R2までの距離L2を互いに同等にすることができる。また、第2の書込用導体W2から第1の読取用導体R1までの距離L3と、第2の書込用導体W2から第2の読取用導体R2までの距離L4を互いに同等にすることができる。したがって、書込用導体W1,W2に電流が流れる際に読取用導体R1,R2に電位差が生じることを抑制でき、クロストークが低減する。それ以外の構成と作用について、この第6の実施形態の配線部50 ~ は、第1の実施形態の配線部50と同様である。

[0042]

これらの実施形態をはじめとして、この発明を実施するに当たり、配線部を構

成する絶縁層や書込用導体および読取用導体のそれぞれの形態など、この発明の 構成要素をこの発明の要旨を逸脱しない範囲で種々に変更して実施できることは 言うまでもない。またこの発明は、フレキシャ以外の配線部に適用することもで きる。

[0043]

【発明の効果】

請求項1に記載した発明によれば、書込用導体と読取用導体との間の距離を広 げることなくクロストークを低減させることができる。

[0044]

請求項2に記載した発明によれば、配線付きフレキシャを有するディスクドライブ用サスペンションにおいて、クロストークを低減させることができる。

[0045]

請求項3に記載した発明によれば、第1および第2の書込用導体を結ぶ線分を中心とする線対称位置に第1および第2の読取用導体を配置したことより、第1および第2の読取用導体に生じる電位差を小さくすることができ、クロストークが低減する。

[0046]

請求項4に記載した発明によれば、第1の書込用導体から第1および第2の読取用導体までの距離を互いに同等にすることができ、また、第2の書込用導体から第1および第2の読取用導体までの距離を互いに同等にすることができることにより、クロストークが低減する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の第1の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの平面図。
- 【図2】 図1に示されたディスクドライブ用サスペンションのフレキシャの平面図。
 - 【図3】 図2中のF3-F3線に沿う配線部の断面図。
- 【図4】 図3に示された配線部の書込用導体と読取用導体と電気力線の関係を示す断面図。

- 【図5】 本発明の第2の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの配線部の断面図。
- 【図6】 本発明の第3の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの配線部の断面図。
- 【図7】 本発明の第4の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの配線部の断面図。
- 【図8】 本発明の第5の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの配線部の断面図。
- 【図9】 本発明の第6の実施形態を示すディスクドライブ用サスペンションの配線部の断面図。
 - 【図10】 従来の配線部を示す断面図。

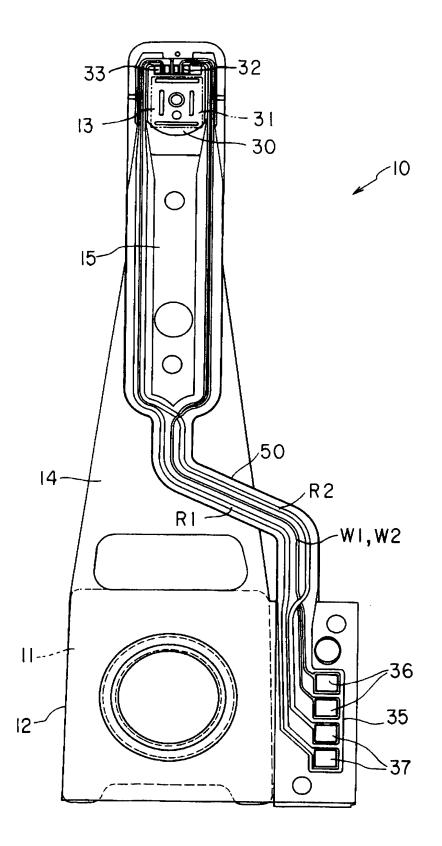
【符号の説明】

- 10…ディスクドライブ用サスペンション
- 13…ヘッド部
- 14…ロードビーム
- 15…フレキシャ
- 20…金属基板
- 2 1 … 絶縁層
- 50, 50´…配線部
- W1…第1の書込用導体
- W2…第2の書込用導体
- R 1…第1の読取用導体
- R 2…第2の読取用導体

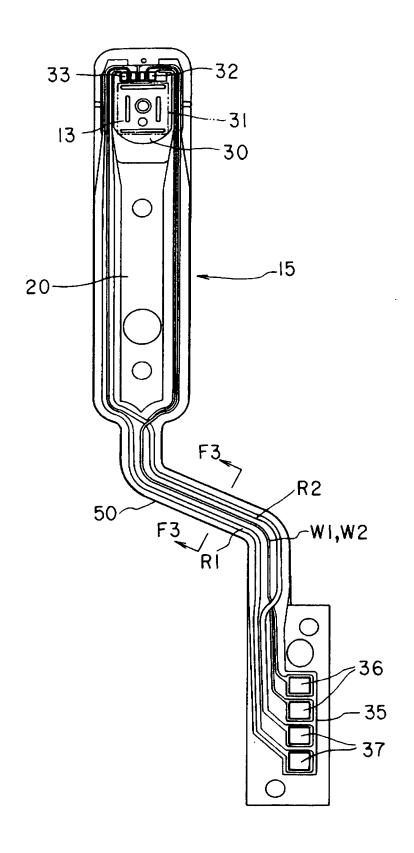
【書類名】

図面

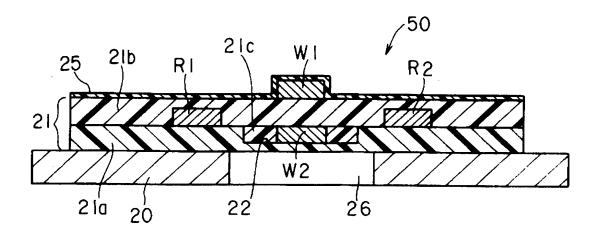
【図1】



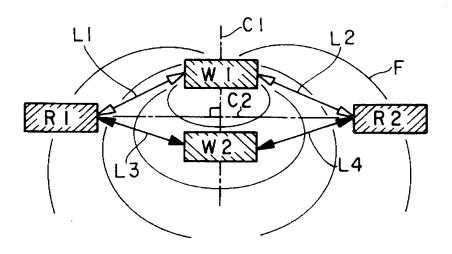
【図2】



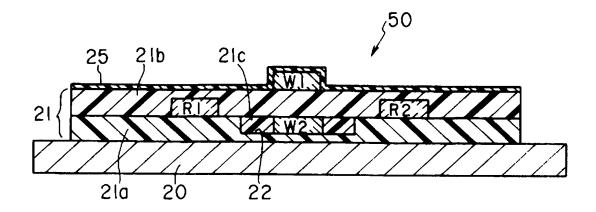
【図3】



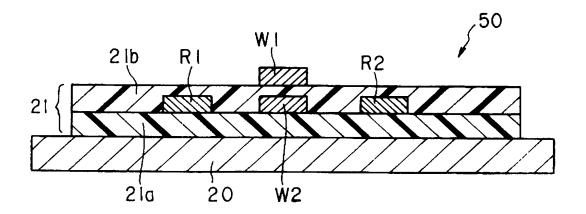
【図4】



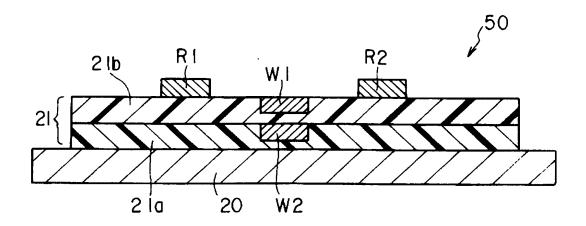
【図5】



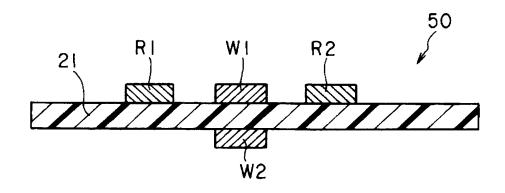
【図6】



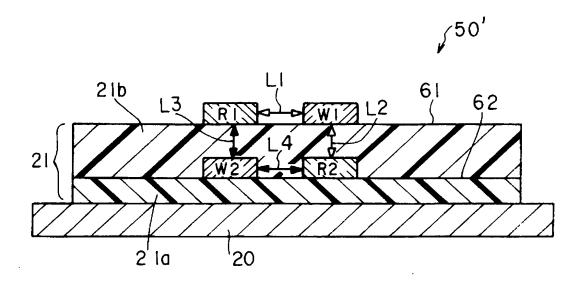
【図7】



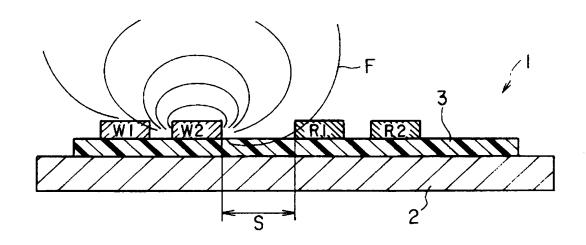
【図8】



[図9]



【図10】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 クロストークを低減できるディスクドライブ用サスペンションを提供する。

【解決手段】 配線部50は、第1および第2の書込用導体W1, W2と、第1 および第2の読取用導体R1, R2と、絶縁層21とを有している。配線部50 の幅方向に沿う断面において、第1の書込用導体W1と、第1および第2の読取 用導体R1, R2と、第2の書込用導体W2とが、それぞれ絶縁層21の厚み方 向に高さを変えて立体的に配置されている。第1の書込用導体W1から第1の読 取用導体R1までの距離と、第1の書込用導体W1から第2の読取用導体R2ま での距離が同等である。また、第2の書込用導体W2から第1の読取用導体R1 までの距離と、第2の書込用導体W2から第2の読取用導体R1 までの距離と、第2の書込用導体W2から第2の読取用導体R2 等である。

【選択図】 図3

特願2002-296306

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004640]

1. 変更年月日

2002年 3月11日

[変更理由]

名称変更

住 所

神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目10番地

氏 名

日本発条株式会社